

## **ZAPRAWA KLEJĄCA DO MOCOWANIA PŁYT STYROPIANOWYCH BUDOLEP MB**

**ZASTOSOWANIE:** zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych Budolep MB przeznaczona jest do mocowania płyt styropianowych w systemie do ociepleń MASTMAX MB. Stanowi suchą mieszaninę spoiw hydraulicznych i organicznych związków wielocząsteczkowych, wypełniacz mineralnych i dodatków modyfikujących.

**PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:** podłoże powinno być stabilne, równe i nośne tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu.

**PRZYGOTOWANIE PRODUKTU:** konsystencję roboczą zaprawy uzyskuje się po zasypaniu worka (25kg) do pojemnika zawierającego 5,0 - 5,5 litra wody zarobowej, dokładnym wymieszaniu do uzyskania jednorodnej konsystencji, oraz ponownym zamieszaniu po upływie 5 minut. Zaprawa zachowuje właściwości robocze przez okres około 2 godzin.

**SPOSÓB UŻYCIA:** zaprawę klejącą należy nanieść na wewnętrzną stronę płyty metodą „pasmowo-punktową“. Polega ona na wykonaniu ciągłej pryzmy obwodowej, o szerokości, co najmniej 3 cm przy krawędzi płyty i równomiernym rozłożeniu na całej powierzchni 6 -8 placków o średnicy 8-12 cm. W sumie należy nanieść taką ilość, aby pokrywała ona, co najmniej 40% powierzchni płyty (po dobitciu płyty do podłoża min. 60%). Bezpośrednio po nałożeniu warstwy klejącej płytę należy przyłożyć do podłoża, a następnie dobić dożądanego położenia, tak by grubość zaprawy pod płytą nie przekraczała 1 cm. Klej można nakładać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do + 25°C.

**PRZECHOWYWANIE ZAPRAWY:** zaprawę należy przechowywać w szczelnie zamkniętych workach w suchych pomieszczeniach.



**WYDAJNOŚĆ:** dokładne zużycie jednostkowe materiału zależne jest od parametrów podłoża (m.in. stopnia równości oraz od przyjętej technologii przyklejania płyt i orientacyjnie wynosi od 4,5 do 5,5 kg/m<sup>2</sup>).

